

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则保持每股分配 0.45 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本年度现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.06%，低于 30%，主要原因是考虑到公司自身经营模式特点及资金需求等情况。

一、利润分配预案主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 165,917.21 万元，加上以前年度未分配利润 459,025.59 万元，加本年度因部分股权激励对象离职原因而计入股东权益的金额 89.00 万元，减去提取法定盈余公积金 53.62 万元，减去支付 2019 年普通股股利 36,484.36 万元，可供股东分配利润为 588,493.82 万元。

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 457,784,425 股，扣减本公司回购专用证券账户上的公司股份 84,068 股，以此计算 2020 年度拟合计派发现金红利为 205,965,160.65 元（含税）。

根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”。公司 2020 年度以集中竞价方式累计回购股份数量为 2,569,000 股，累计支付总金额为 43,971,870 元（不含交易费）。根据上述规则，公司 2020 年度合计派发现金红利为 249,937,030.65 元，占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.06%。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生总股本变化的，则保持每股分配 0.45 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 165,917.21 万元，公司拟分配的现金红利总额（含 2020 年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 43,971,870 元）为 249,937,030.65 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业，作为典型的技术密集型行业，IC 设计行业是整体集成电路行业中对科研水平、研发实力要求较高的部分，设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大。加之消费电子更新迭代速度较快、市场需求瞬息万变，对公司的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较

高要求。为了应对消费电子市场的快速变化，公司需要不断加大研发投入，并根据自身产品的规划路径，引领技术创新，满足市场与客户的需求，维持自身核心竞争力，实现公司长期的战略目标。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司作为 IC 设计企业，采取 Fabless 模式，专注于芯片的设计研发，而晶圆制造、封装和测试等环节则外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式，将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。

公司的战略发展目标是围绕“物理感知、数据处理、无线传输、安全”四大领域，构建芯片设计和硬件产品技术的综合平台，打造更多创新技术和产品组合，努力成长为全球领先的综合型 IC 设计公司。为了实现这一战略目标，公司正在积极开拓智能终端的海内外市场，深入物联网与汽车电子领域，并且大力推进公司的内生外延式增长。目前公司拥有生物识别、人机交互和 IoT 三大产品线，同时将语音及音频应用解决方案业务整合为多媒体应用解决方案业务，正处于快速成长且有重大支出的发展阶段。2020 年坚持以高研发投入提高创新能力的同时，通过并购方式整合全球顶尖的研发力量及优势专利资源，力争缩短产品研发到量产上市的周期。2020 年 2 月，公司完成了对 NXP B.V.(恩智浦半导体有限公司,以下简称“NXP”) Voice and Audio Solutions(语音及音频应用解决方案,以下简称“VAS”)业务的交割与整合，收获业界顶尖的音频研发力量及优势专利技术,进一步完善在声、光、电三个领域的技术布局; 2020 年 8 月完成对德国 Dream Chip Technologies GmbH(以下简称“DCT”)公司的收购，让公司拥有了全球领先的视觉处理技术和车规级 SoC 设计能力，大大提高了公司团队的整体技术能力，为公司的长远战略布局提供支持。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2020 年实现营业收入 66.9 亿元，较 2019 年 64.7 亿元同比增长 3.31%；2020 年净利润 16.6 亿元，较 2019 年 23.2 亿元同比减少 28.4%，主要为公司持续加强研发投入所致。

2020年，公司对NXP VAS业务和德国DCT公司的收购，全部以自有资金支付对价，存在大额资金需求。除此之外，公司持续高强度研发投入，以期保持公司业务的核心竞争力，2020年研发累计支出为17.5亿元，研发投入占比高达26%。随着公司业务规模的不断扩大，研发人员的不断增加，公司需投入的运营资金也日益增加。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司主营业务所处的行业特征决定了公司需时刻以创新技术作为公司使命，由于目前正处于快速成长且处于重大研发立项支出的发展阶段，2020年虽然经历了疫情及外部环境的不利影响，仍然坚持加大研发投入，当期研发费用共计17.5亿，较2019年同比增长63%，充分展示了公司着眼长远发展的投入和战略决心。为了保障公司战略目标和经营计划的稳步推进，2020年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，致力于为投资者带来长期持续的价值回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要运用于产品研发、技术创新、人才建设、开拓市场、回购股份及其他日常运营等方面。持续创新是IC设计公司长远发展的立身之本，高强度的研发投入是公司保持技术优势与业绩增长的动力源泉。基于公司长期战略规划的考量，致力于为投资者创造更长期的价值回报，公司将留存收益继续投入公司日常运营，丰富公司的产品组合，提高竞争优势，逐步实现成为全球领先的综合型IC设计公司。

三、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二） 独立董事对2020年度利润分配预案进行了事前认可并发表独立意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配的方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。监事会认为，董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日